

**2011年3月期
決算説明資料**

**2011年4月28日
信越化学工業株式会社**



目 次

● 業績の概要（連結・単独）	P 1
● 決算の主要項目（連結・単独）	P 2
● セグメント別売上高と営業利益	P 3
● セグメント別設備投資額と減価償却額	P 4
● 塩ビ・化成品事業	P 5
● シリコン事業	P 6
● 機能性化学品事業	P 7
● 半導体シリコン事業	P 8
● 電子・機能材料事業	P 9
● その他関連事業	P 10
● セグメント別売上高の推移	P 11
● セグメント別営業利益の推移	P 12
● シンテック社の業績	P 13
● 信越半導体グループの業績	P 14
● 比較損益計算書（連結）	P 15
● 比較貸借対照表（連結）	P 16
● 比較キャッシュ・フロー計算書（連結）	P 17
● 配当金の推移	P 18
● 参考データ平均為替レートの推移	P 19
● 参考データ市場別売上高	P 20
● 参考データ米国住宅着工件数	P 21
● 参考データ国産基準ナフサ価格推移	P 22
● 参考データシリコンウエハーの口径別業界統計資料	P 23

業績の概要（連結・単独）

（億円）

	連結		
	2010年 3月期	2011年 3月期	増減
売上高	9,168	10,583	(15.4%) 1,415
営業利益	1,172	1,492	(27.3%) 320
経常利益	1,270	1,603	(26.2%) 333
当期純利益	839	1,001	(19.4%) 162
ROE	6.0%	7.0%	1.0ポイント
ROA	7.4%	9.0%	1.6ポイント
1株当たり			
当期純利益	197.53円	235.80円	38.27円
年間配当金	100円	100円	—

単独		
2010年 3月期	2011年 3月期	増減
5,539	6,028	(8.8%) 489
707	768	(8.6%) 61
785	775	(△1.2%) △10
519	445	(△14.3%) △74
7.9%	6.7%	△1.2ポイント
9.8%	9.4%	△0.4ポイント
122.35円	104.85円	△17.50円

（注）ROEは自己資本純利益率、ROAは総資産経常利益率。

（億円）

	連結		
	2010年 3月末	2011年 3月末	増減
純資産	14,742	14,694	△48
総資産	17,691	17,842	151
自己資本比率	80.9%	80.0%	△0.9ポイント
1株当たり純資産	3,371円	3,360円	△11円

単独		
2010年 3月末	2011年 3月末	増減
6,674	6,662	△12
8,242	8,214	△28
80.6%	80.7%	0.1ポイント
1,564円	1,561円	△3円

● ● ● | 決算の主要項目（連結・単独）

	連 結		単 独	
	2010年 3月期	2011年 3月期	2010年 3月期	2011年 3月期
設 備 投 資 額	1,238	1,199	241	207
減 価 償 却 額	877	937	241	265
研 究 費	336	373	251	280
有 利 子 負 債 残 高	198	143	114	114
期 末 従 業 員 数	16,955人	16,302人	2,647人	2,656人
為替レート：1-12月平均	93.6円	87.8円	—	—
(US\$) 4-3月平均	92.8円	85.7円	92.8円	85.7円

(注1) 1-12月平均の為替レートは、海外子会社の損益を連結する際に使用。

(注2) 為替レートの推移については、P19参考データ「平均為替レートの推移」に記載。

セグメント別売上高と営業利益

(億円)

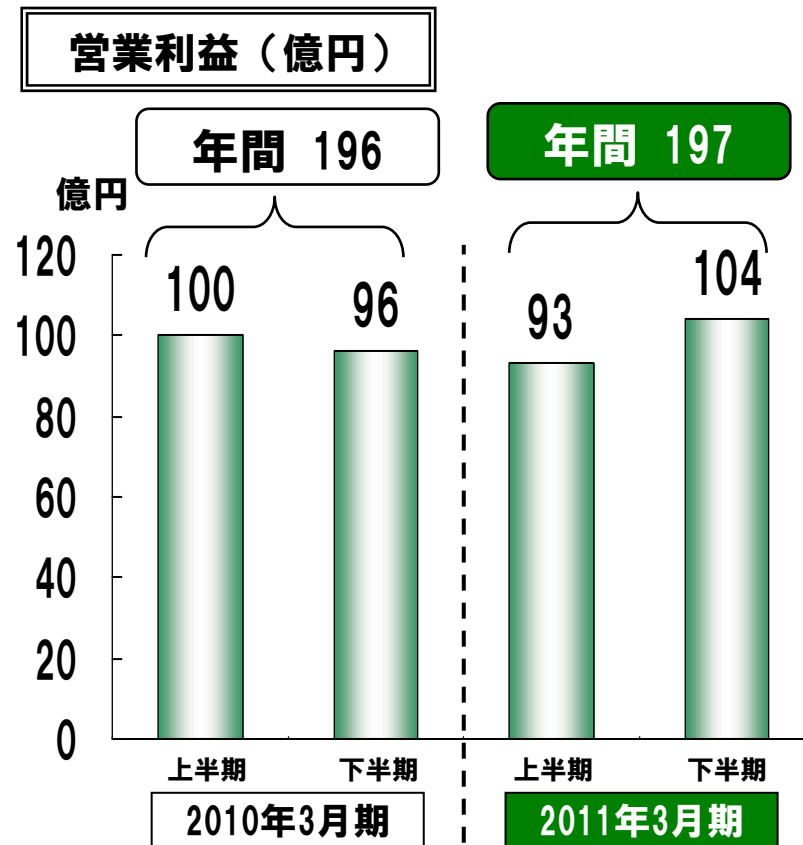
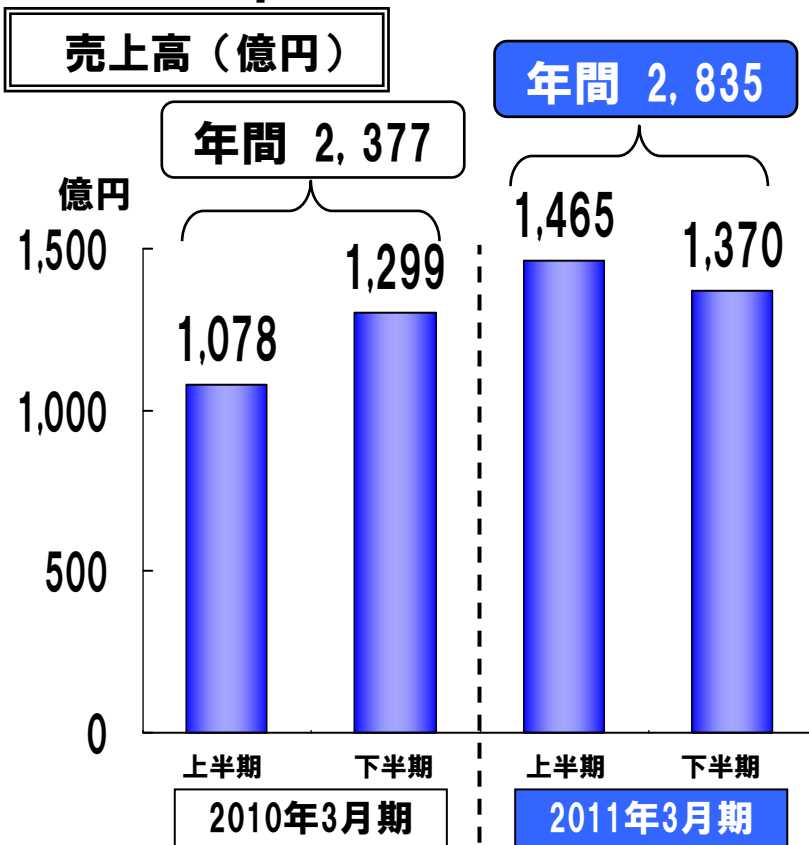
	売上高			営業利益		
	2010年 3月期	2011年 3月期	増減	2010年 3月期	2011年 3月期	増減
塩ビ・化成品	2,377	2,835	(19.3%) 458	196	197	(0.5%) 1
シリコン	1,223	1,431	(16.9%) 208	249	341	(36.7%) 92
機能性化学品	805	835	(3.8%) 30	139	129	(△7.1%) △10
半導体シリコン	2,540	2,838	(11.7%) 298	226	389	(71.7%) 163
電子・機能材料	1,138	1,414	(24.3%) 276	307	361	(17.5%) 54
その他関連	1,085	1,230	(13.4%) 145	68	73	(8.2%) 5
調整額	—	—	—	△13	2	15
合計	9,168	10,583	(15.4%) 1,415	1,172	1,492	(27.3%) 320

セグメント別設備投資額と減価償却額

(億円)

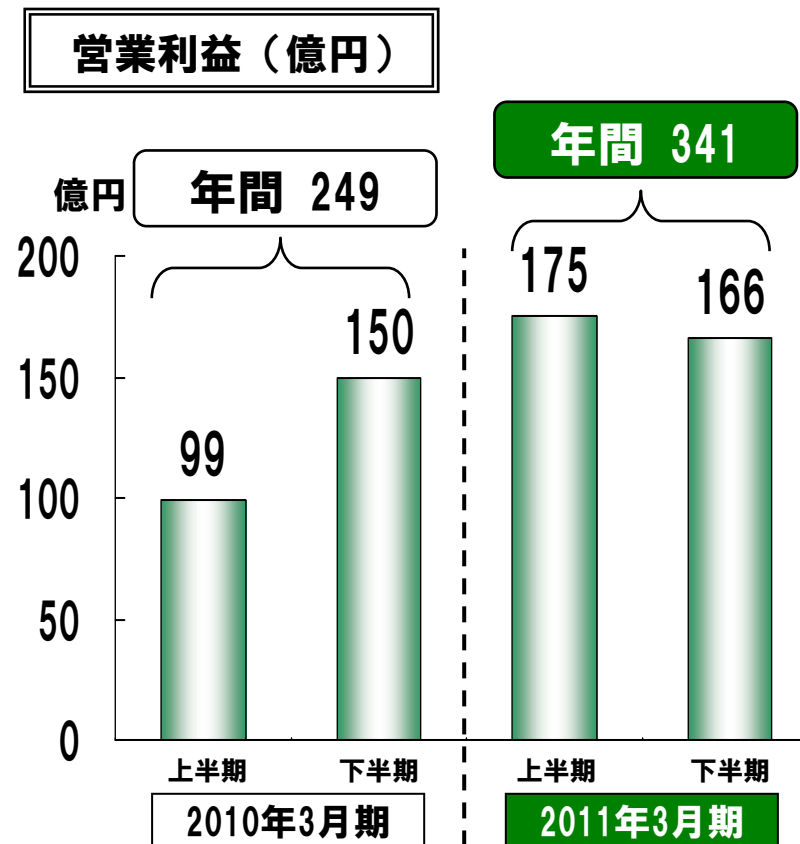
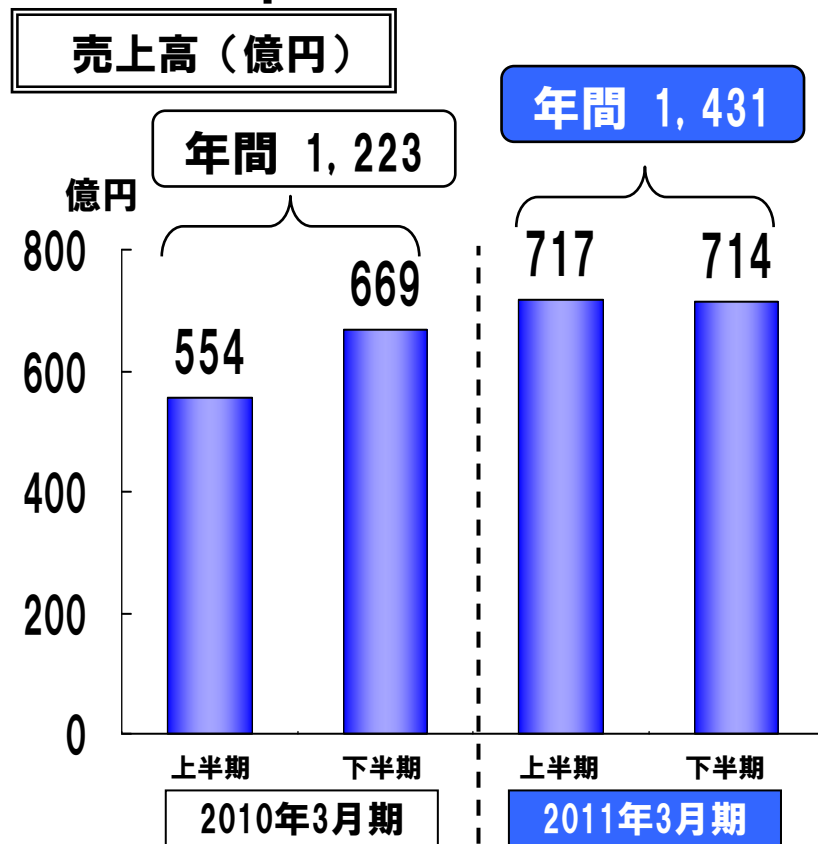
	2010年 3月期	2011年 3月期
設備投資額	1,238	1,199
塩ビ・化成製品	677	557
シリコン	51	96
機能性化学品	205	147
半導体シリコン	121	244
電子・機能材料	128	125
その他関連	71	33
減価償却額	877	937
塩ビ・化成製品	121	128
シリコン	83	80
機能性化学品	96	82
半導体シリコン	417	460
電子・機能材料	121	147
その他関連	42	44

● ● ● | 塩ビ・化成品事業



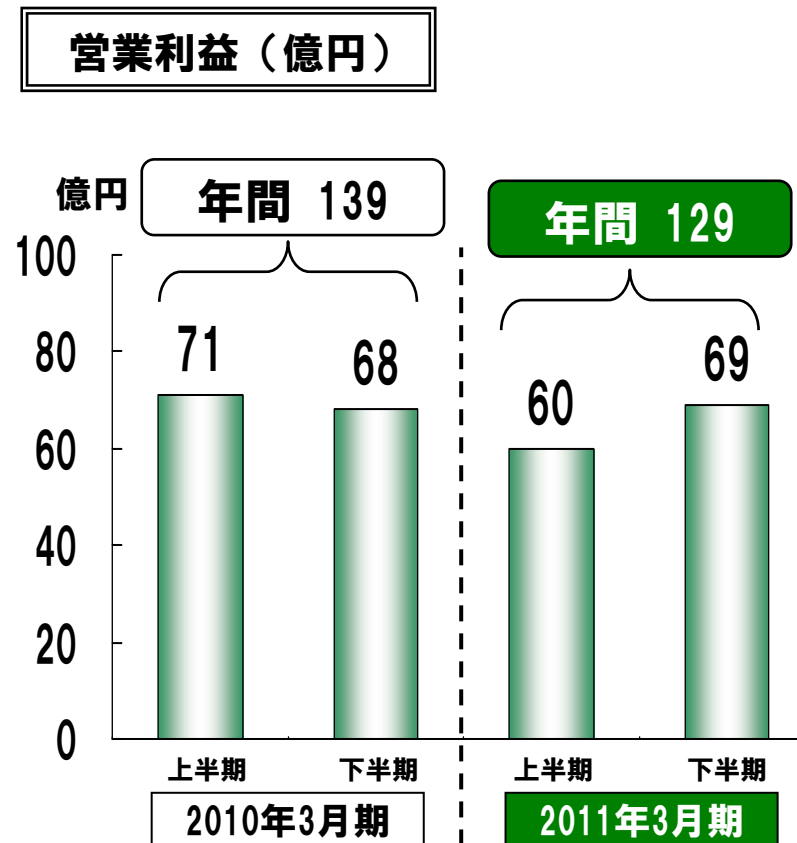
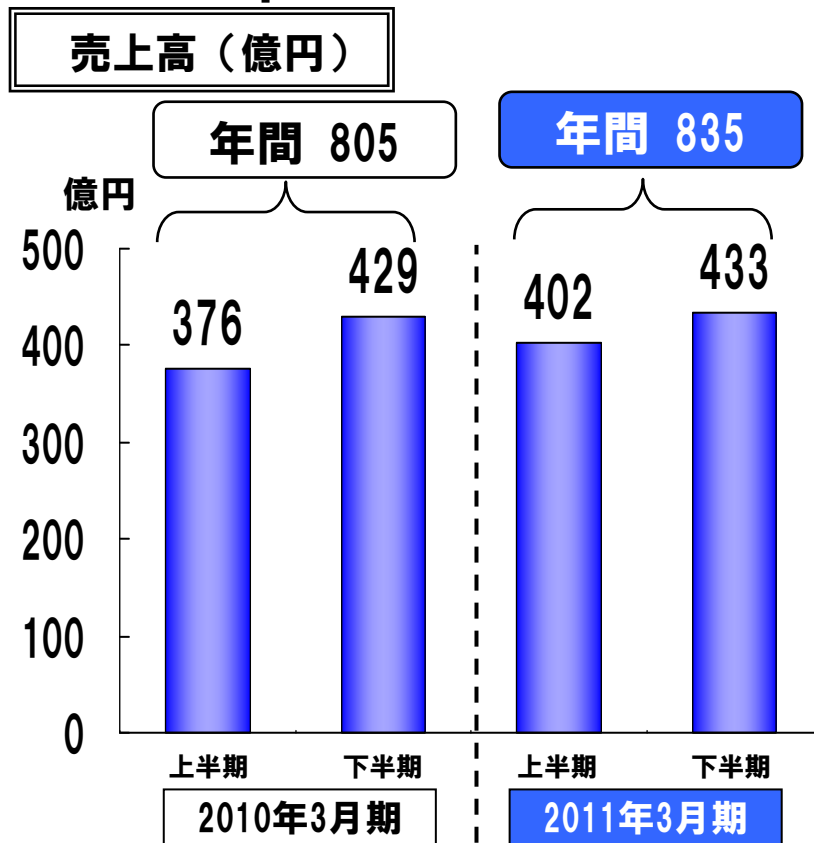
- 塩化ビニルは、米国シンテック社が、米国内では住宅市場の長期不振による需要低迷が続く一方で、世界中の顧客への拡販により、高水準の出荷を維持し、業績を伸ばさせました。
- オランダのシンエツPVC社も、出荷が堅調に推移しました。
- 国内事業は、原料価格の上昇や需要の低迷に加え、東日本大震災により鹿島工場の操業が停止した影響もあり、厳しい状況が続きました。

● ● ● | シリコン事業



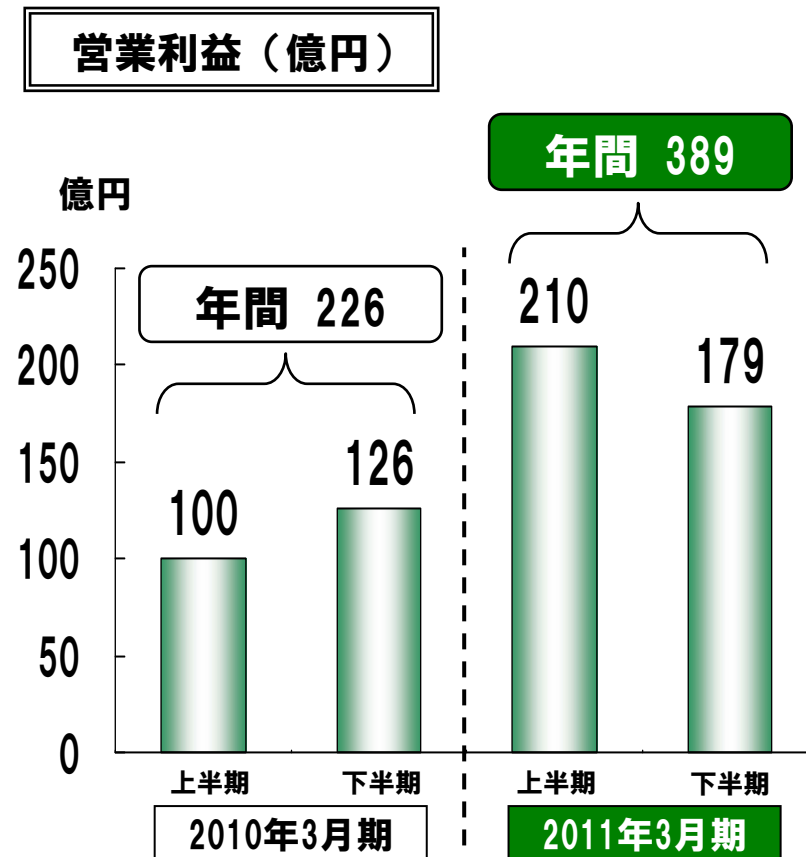
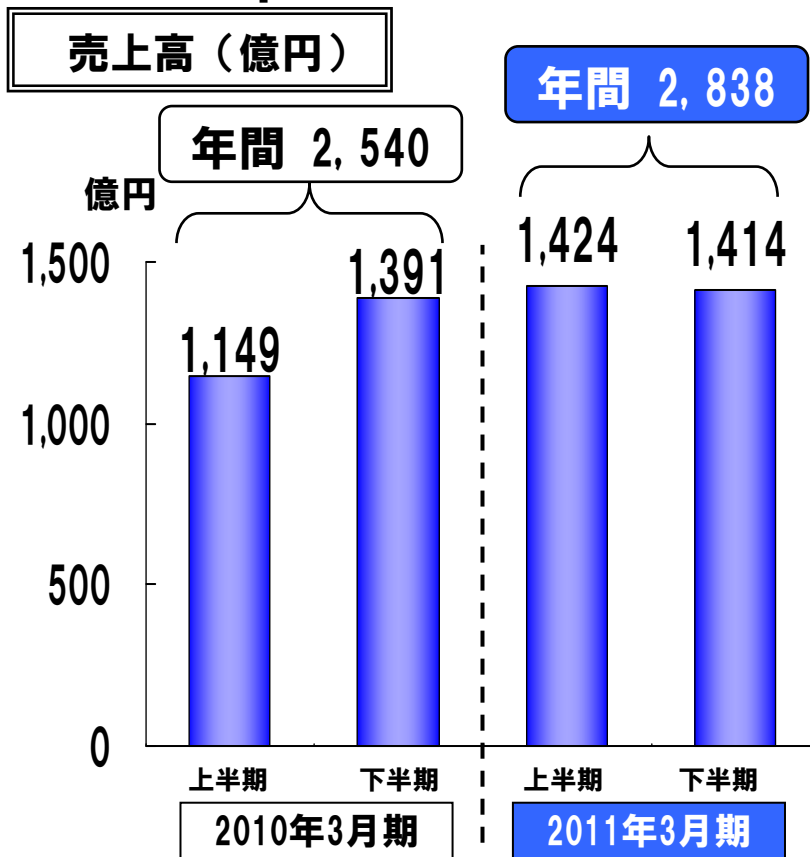
- シリコンは、国内販売が電子機器向けや自動車向けのほか化粧品向けなどの幅広い分野で好調に推移し、また、海外でもアジア地域を中心に需要の回復が続き、総じて堅調に推移しました。

● ● ● | 機能性化学品事業



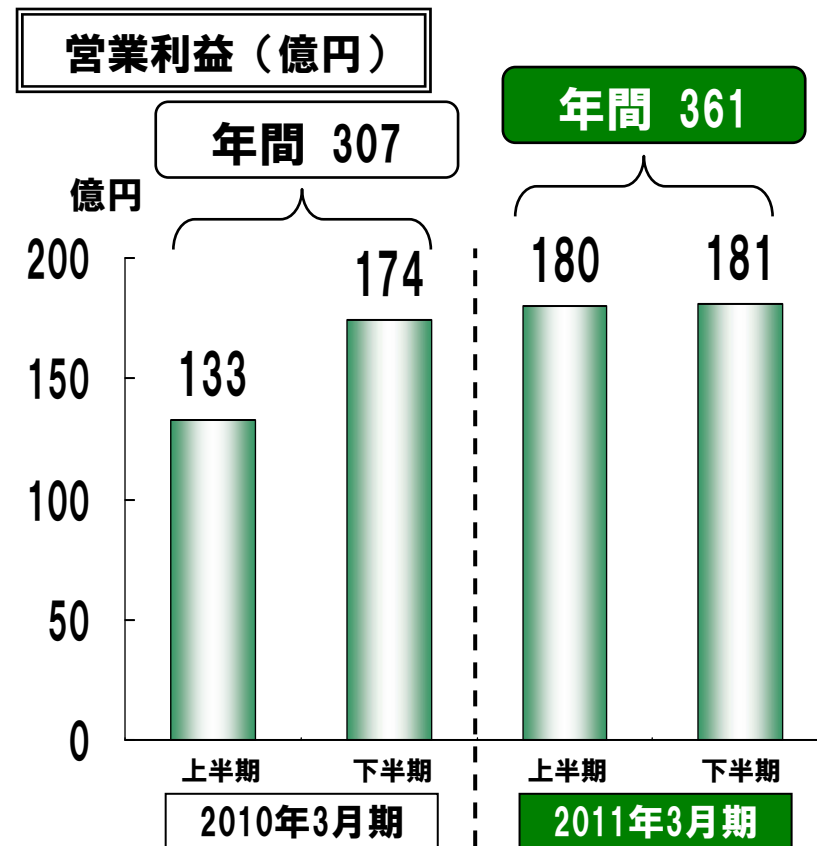
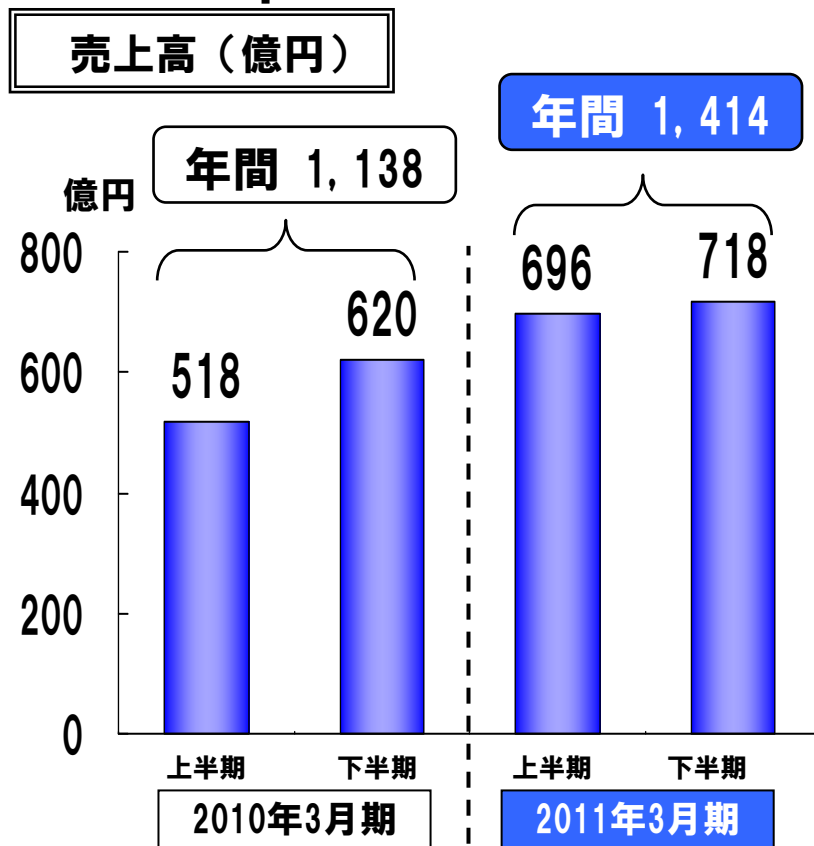
- セルロース誘導体は、国内事業が医薬用製品や自動車関連製品を中心に堅調に推移しました。
- ドイツのSEタイロース社は、建材向け製品の価格低迷の影響を受け、低調に推移しました。

● ● ● | 半導体シリコン事業



- 半導体シリコンは、上半期はパソコンや携帯電話等の幅広い分野でデバイス需要が回復したことから、堅調に推移しましたものの、下半期は、デバイスの在庫調整や東日本大震災による白河工場の操業停止の影響を受けました。

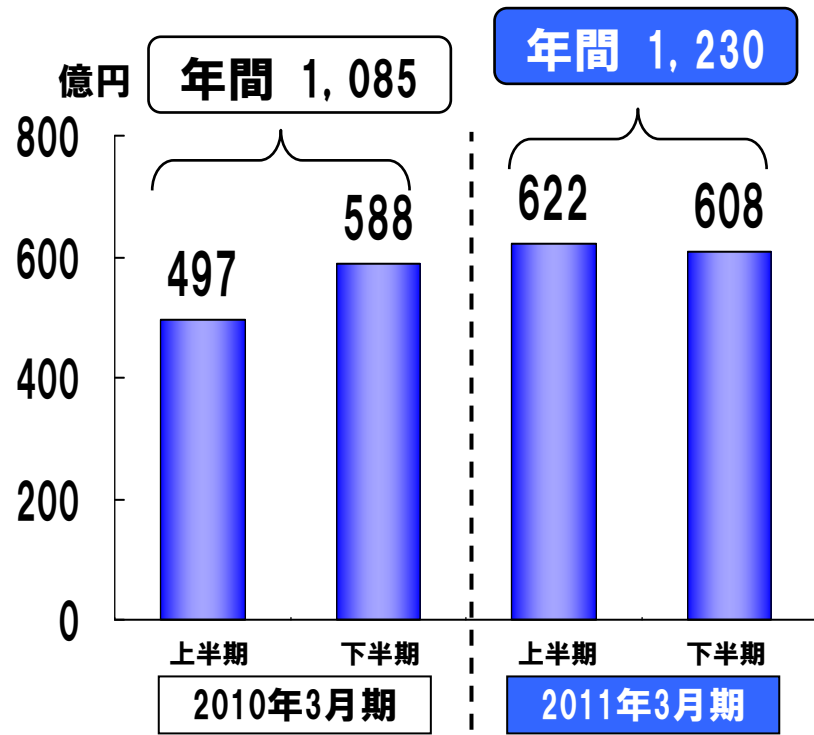
● ● ● | 電子・機能材料事業



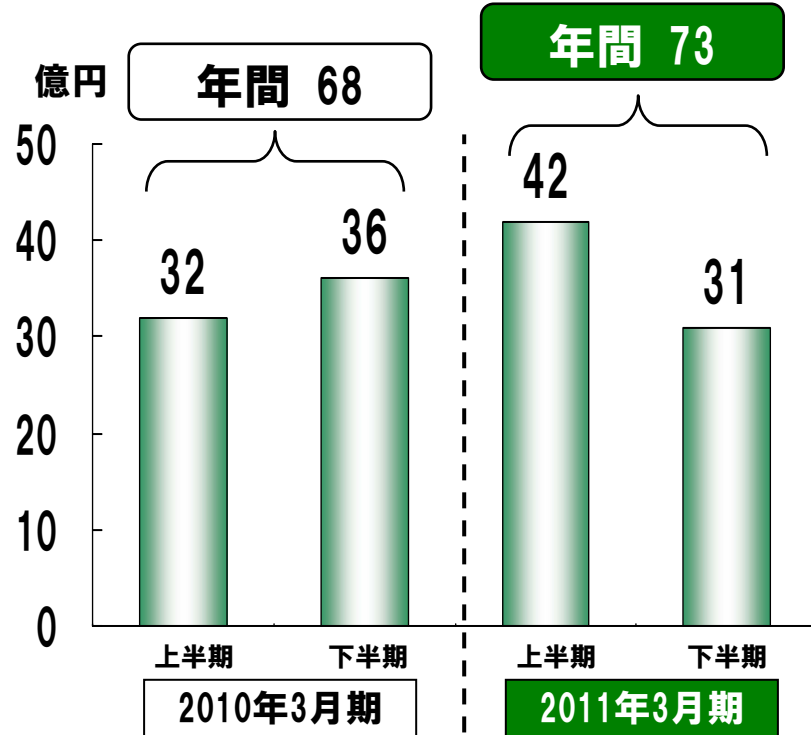
- 希土類磁石は、ハイブリッド自動車や省エネルギータイプのアコン向けに好調に推移しました。
- フォトリソト製品は半導体デバイスの微細化の進展もあり、堅調に推移しました。
- LED用コート材も大きく伸長しました。
- 合成石英製品は、液晶用大型フォトマスク基板や光ファイバー用プリフォームが総じて堅調に推移しましたものの、光ファイバー用プリフォームが東日本大震災による鹿島工場の操業停止の影響を受けました。

● ● ● | その他関連事業

売上高 (億円)



営業利益 (億円)



- 信越ポリマー社の携帯電話用キーパッドが価格競争等の影響もあり低調に推移しましたが、半導体ウエハー関連容器は回復基調となりました。
- エンジニアリング事業は堅調でした。

● ● ● | セグメント別売上高の推移

[売上高]

(億円)

	2010年3月期					2011年3月期				
	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	年間計	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	年間計
塩ビ・化成品	465	613	682	617	2,377	704	761	666	704	2,835
シリコーン	249	305	338	331	1,223	354	363	359	355	1,431
機能性化学品	176	200	210	219	805	195	207	212	221	835
半導体シリコン	532	617	701	690	2,540	692	732	765	649	2,838
電子・機能材料	241	277	294	326	1,138	338	358	362	356	1,414
その他関連	238	259	285	303	1,085	314	308	332	276	1,230
合 計	1,901	2,271	2,510	2,486	9,168	2,597	2,729	2,696	2,561	10,583

● ● ● | セグメント別営業利益の推移

[営業利益]

(億円)

	2010年3月期					2011年3月期				
	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	年間計	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q	年間計
塩ビ・化成品	49	51	54	42	196	31	62	51	53	197
シリコーン	32	67	72	78	249	91	84	83	83	341
機能性化学品	29	42	32	36	139	30	30	32	37	129
半導体シリコン	41	59	63	63	226	94	116	103	76	389
電子・機能材料	51	82	82	92	307	89	91	92	89	361
その他関連	5	27	18	18	68	23	19	16	15	73
調整額	△1	△5	△5	△2	△13	3	△2	2	△1	2
合計	206	323	316	327	1,172	361	400	379	352	1,492

● ● ● | シンテック社の業績

	2009年12月期		2010年12月期		増減率 (US\$ベース)
	百万US\$	億 円	百万US\$	億 円	
売上高	1,667	1,560	2,273	1,996	36.3%
経常利益	172	161	193	170	12.0%
純利益	112	105	129	114	15.2%
純資産	2,705	2,492	2,835	2,310	
総資産	3,375	3,109	4,014	3,271	

※ 為替レート (1-12月平均) : 2009年12月期 93.6円/\$
2010年12月期 87.8円/\$



信越半導体グループの業績

信越半導体グループ〔連結業績〕

(信越半導体・SEHアメリカ・SEHマレーシア・SEHヨーロッパ・SEH台湾)

(億円)

	2010年 3月期	2011年 3月期	増減率
売上高	2,476	2,760	11.5%
経常利益	210	420	99.5%
当期純利益	170	183	7.6%
純資産	3,401	3,478	
総資産	4,239	4,403	

(注) 海外子会社は12月決算数値を連結

比較損益計算書（連結）

（億円）

	2010年 3月期	2011年 3月期	増 減
売上高	9,168	10,583	(15.4%) 1,415
売上原価	7,009	8,036	1,027
販売費・一般管理費	987	1,055	68
営業利益	1,172	1,492	(27.3%) 320
営業外損益	98	111	13
経常利益	1,270	1,603	(26.2%) 333
特別損失（※1）	-	210	210
税金等調整前当期純利益	1,270	1,393	(9.7%) 123
法人税・住民税・事業税	424	486	62
過年度法人税等（※2）	-	△ 107	△ 107
少数株主利益	8	12	4
当期純利益	839	1,001	(19.4%) 162

（※1）東日本大震災による災害損失。

（設備の原状回復費用、在庫損失、操業停止中の固定費等）

（※2）移転価格課税に対する日米相互協議合意による過年度法人税等の戻り入れ額。

比較貸借対照表（連結）

（億円）

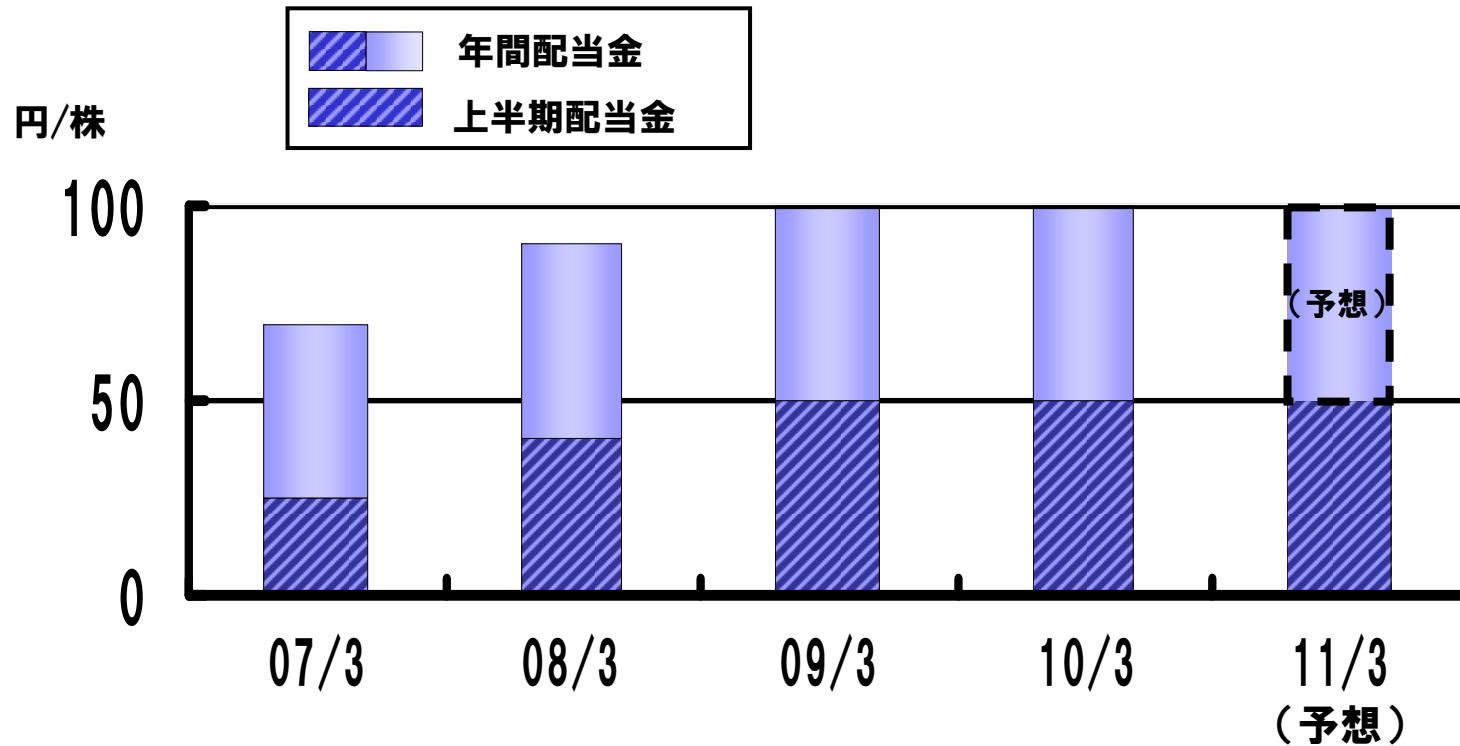
	2010年 3月末	2011年 3月末	前期末比		2010年 3月末	2011年 3月末	前期末比
流動資産	8,426	8,879	453	流動負債	2,301	2,494	193
現金・預金	2,090	2,440	350	支払手形・買掛金	933	1,108	175
受取手形・売掛金	2,739	2,705	△ 34	短期借入金	119	87	△ 32
有価証券	1,098	1,167	69	未払金・未払費用	966	740	△ 226
たな卸資産	1,836	1,883	47	未払法人税等	182	211	29
繰延税金資産	260	211	△ 49	災害損失引当金	-	244	244
その他	403	473	70	その他	102	105	3
固定資産	9,266	8,962	△ 304	固定負債	648	653	5
有形固定資産	6,461	6,203	△ 258	長期借入金	79	55	△ 24
建物・構築物	1,672	1,557	△ 115	繰延税金負債	381	395	14
機械装置・運搬具	2,640	2,522	△ 118	その他	188	203	15
その他	2,149	2,124	△ 25	負債合計	2,949	3,147	198
無形固定資産	171	140	△ 31	株主資本	15,251	15,827	576
投資その他の資産	2,634	2,619	△ 15	資本金	1,194	1,194	-
投資有価証券	1,624	1,559	△ 65	資本剰余金	1,282	1,282	-
繰延税金資産	221	222	1	利益剰余金	13,184	13,760	576
その他	789	838	49	自己株式	△ 409	△ 409	0
				その他の包括利益累計額	△ 940	△ 1,559	△ 619
				新株予約権	36	38	2
				少数株主持分	394	388	△ 6
				純資産合計	14,742	14,694	△ 48
資産合計	17,691	17,842	151	負債・純資産合計	17,691	17,842	151

比較キャッシュ・フロー計算書（連結）

（億円）

	2010年 3月期	2011年 3月期	増 減
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	1,715	2,175	460
税金等調整前当期純利益	1,270	1,393	123
法人税等の支払額	△ 182	△ 333	△ 151
法人税等の還付額	—	96	96
減価償却費	877	937	60
運転資本の増減額	△ 88	23	111
持分法投資損益	△ 100	△ 126	△ 26
その他	△ 62	185	247
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,028	△ 1,320	△ 292
設備投資支出	△ 1,326	△ 1,191	135
金融債ほか有価証券増減額	276	△ 13	△ 289
その他	22	△ 116	△ 138
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 510	△ 486	24
借入金増減額	△ 80	△ 56	24
配当金支払額	△ 424	△ 425	△ 1
その他	△ 6	△ 5	1
IV 換算差額ほか	17	△ 50	△ 67
現金・現金同等物増減額	194	319	125
現金・現金同等物残高	2,704	3,023	319
有利子負債残高	198	143	△ 55

● ● ● | 配当金の推移



配当金	上半期	25円	40円	50円	50円	50円
	年間	70円	90円	100円	100円	100円(予想)
1株当たり 当期純利益	上半期	174.08円	221.16円	235.04円	83.70円	146.83円
	年間	357.78円	426.63円	362.39円	197.53円	235.80円
配当性向	年間	19.6%	21.1%	27.6%	50.6%	42.4%

● ● ● | 参考データ

1) 平均為替レートの推移

		US\$ (円/\$)				EUR (円/€)					
		3カ月の トレンド (ご参考)	6ヵ月		12ヵ月		3カ月の トレンド (ご参考)	6ヵ月		12ヵ月	
			1~6月	4~9月	1~12月	4~3月		1~6月	4~9月	1~12月	4~3月
			7~12月	10~3月				7~12月	10~3月		
2009年	1~3月	93.6	95.4	93.6	92.8	121.8	127.2	130.2	131.2		
	4~6月	97.3				132.6					
	7~9月	93.7	95.4			133.7	133.2				
	10~12月	89.7	91.7			132.7	129.2				
2010年	1~3月	90.7	91.4	87.8	85.7	125.6	121.3	116.4	113.1		
	4~6月	92.0				117.0					
	7~9月	85.9	88.9			110.7	113.8				
	10~12月	82.6	84.3			112.2	111.5				
2011年	1~3月	82.3	82.5			112.6	112.4				

(注) 1~12月平均為替レートは海外子会社の損益を連結する際に使用。

2) 市場別売上高

(億円)

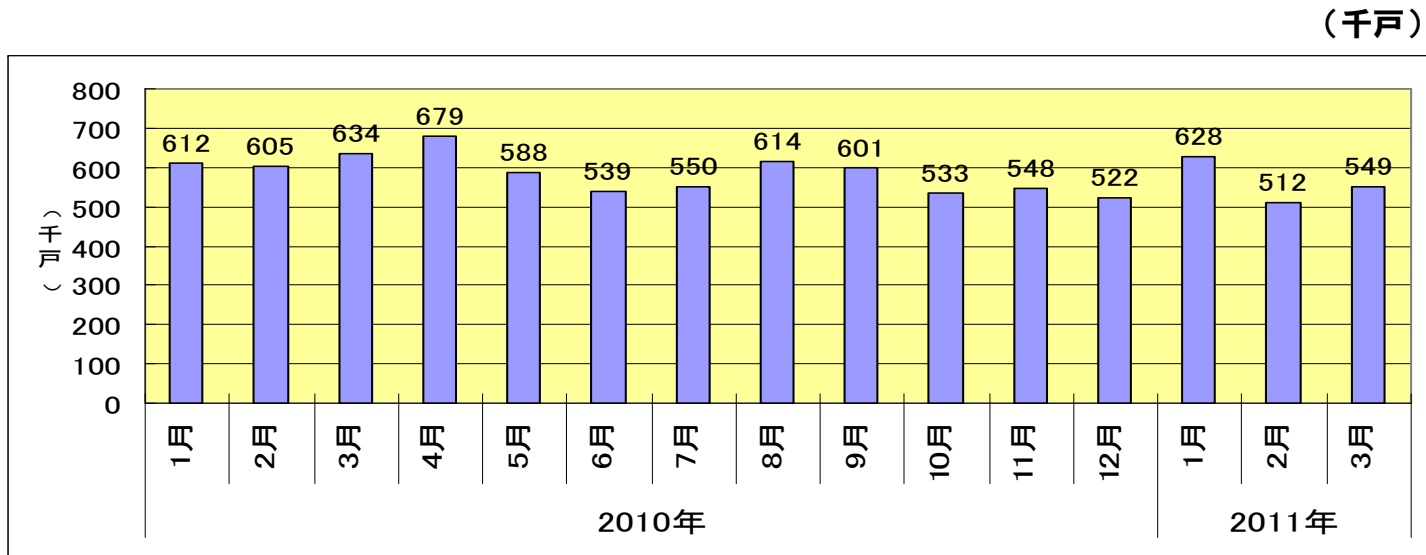
	日本	海外					計	連結
		北米	アジア・オセアニア		欧州	その他		
			うち、中国					
2010年3月期	38.7%	15.0%	28.3%	10.7%	10.7%	7.3%	61.3%	9,168
	3,548	1,373	2,592	980	985	670	5,620	

	日本	海外					計	連結
		米国	アジア・オセアニア		欧州	その他		
			うち、中国					
2011年3月期	36.5%	14.5%	28.9%	10.7%	11.6%	8.5%	63.5%	10,583
	3,861	1,531	3,055	1,137	1,228	908	6,722	

(注) %表示は連結売上高に占める割合。

● ● ● | 参考データ

3) 米国住宅着工件数 (月ごとの数値を年率換算したものです)



米国住宅の年間着工件数の推移 (過去10年分)

(千戸)

2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年
1,603	1,705	1,848	1,956	2,068	1,801	1,355	906	554	587

出所：米商務省

● ● ● | 参考データ

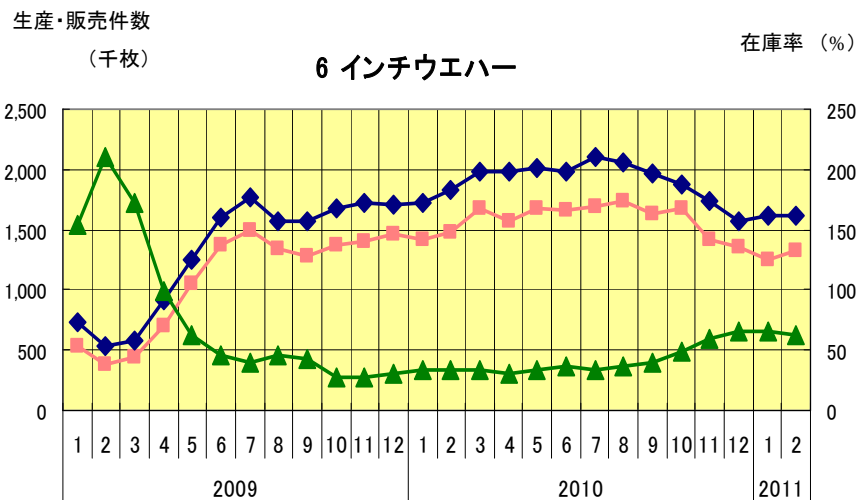
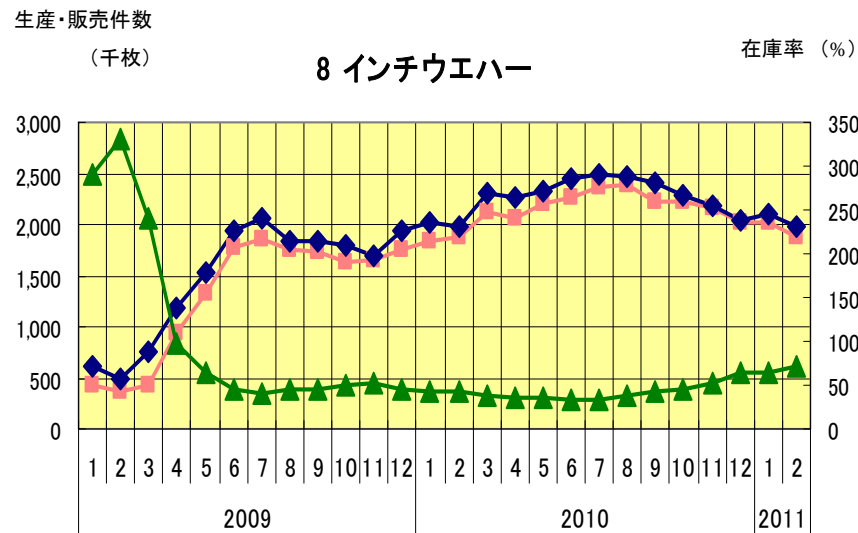
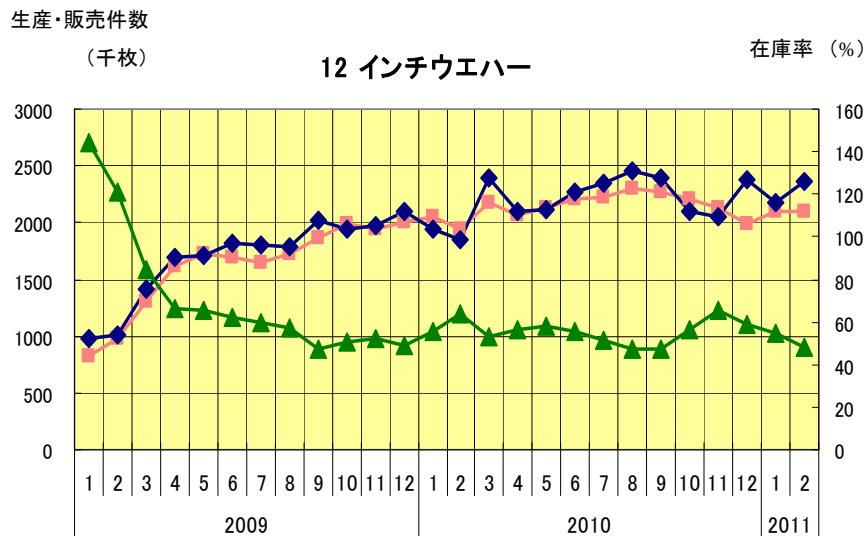
4) 国産基準ナフサ価格推移

(円/KL)

2009年度				2010年度			
4-6月	7-9月	10-12月	(2010年) 1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	(2011年) 1-3月
33,300	41,200	42,500	47,700	49,700	42,700	45,100	52,600

出所：財務省資料より当社算出

5) シリコンウエハの口径別業界統計資料（日本国内生産分）



—■— 生産枚数(千枚) —◆— 販売枚数(千枚) —▲— 在庫率

出所：経済産業省、新金属協会

● ● ● | **トピックス (2010年4月1日 ~ 2011年4月24日)**

- 2010年4月 シンテック社が塩ビの一貫生産体制をさらに強化するため、原料能力の倍増計画を進めていることを発表
- 2010年5月 会長・社長人事を発表
- 2010年6月 シンテック社の収益に関する移転価格課税について日米相互協議が合意
- 2010年6月 中国におけるシリコン製品の新会社設立と製造工場建設を発表
- 2010年8月 希土類磁石の値上げを発表
- 2010年10月 中国における光ファイバー用材料の合併会社設立と製造工場建設を発表
- 2010年12月 塩化ビニル樹脂の値上げを発表
- 2011年1月 シリコン樹脂製品の値上げを発表
- 2011年3月 ~ 4月 「東北地方太平洋沖地震」による信越グループの被災と復旧状況を報告
(第1報~第8報)

★ 上記トピックスの詳細につきましては、当社ホームページをご覧ください。 <http://www.shinetsu.co.jp/j/>

ShinEtsu